# **CMOSTEK**

# **CMT2210LS**

# 低功耗 315/433.92 MHz OOK 接收器

### 特性

- 工作频率: 315 / 433.92 MHz
- OOK 解调
- 数据率: 1.0 5.0 kbps
- 灵敏度: -109 dBm(3.0 kbps), 0.1%BER
- 接收器带宽: 330 kHz
- 最大可输入信号: 10 dBm
- 独立运行,无需外部 MCU 控制
- 无需寄存器配置
- 电源电压: 1.8 3.6 V
- 低功耗:
  - 3.3 mA @ 315 MHz
  - 3.8 mA @ 433.92 MHz
- 符合 RoHS 标准
- SOP8 封装

### 说明

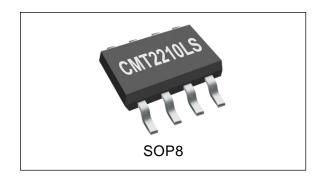
CMT2210LS 是一款超低功耗、高性能、独立运 行的 OOK 射频接收器,适用于 ISM 频段 315/433.92 MHz 无线应用。CMT2210LS 是一 款真正的即插即用型设备, 无需寄存器配置或 者手动调整,通过选用 19.7008 MHz 或 27.1383 MHz 晶体,该芯片便可以工作于 315 或 433.92 MHz。本芯片支持 1~5 kbps 的数据 率范围,非常适合与基于编码器或 MCU 的低端 发射器配对使用。 CMT2210LS 能在供电电压 为 1.8 至 3.6 V 之间可靠工作。当该芯片工作 315 MHz 时仅需 3.3 mA 电流便可实现-109 dBm 的灵敏度: 而在 433.92 MHz 频点下仅需 3.8 mA 便可实现-109 dBm 的灵敏度。该器件 采用 SOP8 封装,以利于简单和低成本的生产 制造。CMT2210LS 接收器搭配 CMT211x 发射 器便能实现超低成本的射频应用。对于更高性 能的接收芯片需求,用户可以选用 NextGenRF™系列中 CMT221xA 芯片。

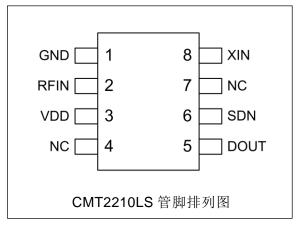
#### 应用

- 低成本消费电子电器应用
- 家庭和楼宇自动控制
- 红外接收器替换
- 工业监测和控制
- 无线计量读取
- 无线照明控制系统
- 无线报警和安全系统
- 遥控门禁系统(RKE)

### 订购信息

型号	频率	封装	最小起订量
CMT2210LS-ESR	315/433.92 MHz	SOP8 /编带	2,500 片
CMT2210LS-ESB	315/433.92 MHz	SOP8 /管装	1,000 片





# 典型应用

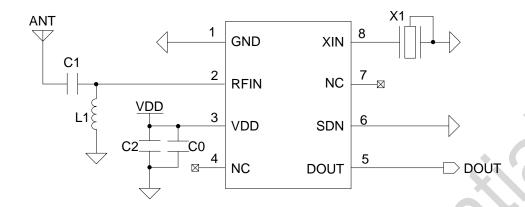


图 1. CMT2210LS 典型应用原理图

表 1. 315 / 433.92 MHz 典型应用 BOM

标号	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		50 Ω 天线)	值(匹配到	常用天线	单位	供应商
から	₽ <b>₽</b> ₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽	315MHz	433.92MHz	315MHz 433.92MHz			沃沙河
U1	CMT2210LS,低功耗 315/433.92 MHz OOK 接收器	~ C		0, -			CMOSTEK
X1	±20 ppm, SMD32*25 mm, 晶体	19.7008	27.1383	19.7008	27.1383	MHz	EPSON
L1	±10%, 0603 叠层电感	33	27	68	33	nΗ	Murata
C1	±0.25 pF, 0402 NP0, 50 V	5.6	3.3	4.3	2.7	pF	Murata
C0	±20%, 0402 X7R, 25 V	0.1		0.1		uF	Murata
C2	±20%, 0603 NP0, 50 V	1		1		nF	Murata

### 术语

本文所用到的术语描述如下:

AGC	自动增益控制	PC	个人计算机
AN	应用笔记	PCB	印刷电路板
BER	误比特率	PLL	锁相环
BOM	物料清单	PN9	伪随机数二进制序列

BOM物料清单PN9伪随机数二进制BSC中心基本距离POR上电复位

BW 带宽 PUP 上电

DC 直流 QFN 四边形平面无引脚

EEPROM 电可擦除可编程只读存储器 RF 射频

ESD静电释放RFPDKRF产品开发套件ESR等效串联电阻RoHS危害物质限用指令IF中频RSSI接收信号强度指示器

LNA低噪声放大器Rx接收,接收器LO本地振荡器SAR逐次逼近寄存器

LPOSC 低功耗振荡器 SOP 小外形封装

Max最大SPI串口MCU微控制器单元TH阈值

Min 最小 Tx 发射,发射器

MOQ 最小起订量 Typ 典型

NPO具有温度补偿特性VCO压控振荡器NC未连接XOSC晶体振荡器

OOK 开关键控 XTAL/Xtal 晶体

# 目录

1.	电气物	特性		5
	1.1	推荐运行条件		5
	1.2	绝对最大额定值		5
	1.3	接收器规格		6
2.	管脚排	描述		7
_	# ##11	Lii. Ah	+ 0	
3.	典型1	性能		č
4.	典型原	应用原理图		g
5.	功能扩	描述		10
6.	订购作	信息信息		13
7.	封装	外形		14
_	TE 307 /	AA rh		4.5
10.	文档	变更记录表		17
11	<b>联</b> 玄	रूं जे		19

### 1. 电气特性

 $V_{DD}$ = 3.3 V, $T_{OP}$ = 25 °C, $F_{RF}$  = 433.92 MHz,灵敏度是通过接收一个 PN9 序列及匹配至 50  $\Omega$  阻抗下,0.1% BER 的标准下测得。除非另行声明,所有结果都是在评估板 CMT2210LS-EM V1.0 上测试得到。

### 1.1 推荐运行条件

表 2. 推荐运行条件

参数	符号	条件	最小	典型	最大	单位
运行电源电压	$V_{DD}$		1.8		3.6	V
运行温度	T <sub>OP</sub>		-40		85	$^{\circ}$ C
电源电压斜率			1			mV/us

### 1.2 绝对最大额定值

表 3. 绝对最大额定值[1]

参数	符号	条件	最小	最大	单位
电源电压	$V_{DD}$		-0.3	3.6	V
接口电压	V <sub>IN</sub>		-0.3	$V_{DD} + 0.3$	V
结温	TJ		-40	125	$^{\circ}\!\mathbb{C}$
储藏温度	T <sub>STG</sub>		-50	150	$^{\circ}$ C
焊接温度	T <sub>SDR</sub>	持续至少30秒		255	$^{\circ}\!\mathbb{C}$
ESD 等级 <sup>[2]</sup>		人体模型(HBM)	-2	2	kV
栓锁电流		@ 85 ℃	-100	100	mA

#### 备注:

- [1]. 超过"绝对最大额定参数"可能会造成设备永久性损坏。该值为压力额定值,并不意味着在该压力条件下设备功能受影响,但如果长时间暴露在绝对最大额定值条件下,可能会影响设备可靠性。
- [2]. CMT2210LS 是高性能射频集成电路,对本芯片的操作和装配只应该在具有良好 ESD 保护的工作台上进行。



**警告!** ESD敏感器件. 对芯片进行操作的时候应注意做好ESD防范措施,以免芯片的性能下降或者功能丧失。

### 1.3 接收器规格

表 4. 接收器规格

参数	符号	条件	最小	典型	最大	参数
<b> </b>	-	F <sub>XTAL</sub> = 19.7008 MHz		315		MHz
频率范围	$F_RF$	F <sub>XTAL</sub> = 27.1383 MHz		433.92		MHz
数据率	DR		1		5	kbps
灵敏度	S <sub>315</sub>	$F_{RF} = 315 \text{ MHz}, DR = 3 \text{ kbps}, \\ BER = 0.1\%$		-109		dBm
火蚁及	S <sub>433.92</sub>	F <sub>RF</sub> = 433.92 MHz, DR = 3 kbps, BER = 0.1%		-109		dBm
饱和输入电平	$P_LVL$			10		dBm
工作电流	I <sub>DD315</sub>	F <sub>RF</sub> = 315 MHz		3.3		mA
工作电机	I <sub>DD433.92</sub>	F <sub>RF</sub> = 433.92 MHz		3.8		mA
睡眠电流	I <sub>SHUTDOWN</sub>			60		nA
频率综合器稳定 时间	T <sub>LOCK</sub>	从 XOSC 稳定开始		150		us
		±1 MHz, 连续波干扰		26		dB
抗阻塞	BI	±2 MHz, 连续波干扰		37		dB
		±10 MHz, 连续波干扰		65		dB
输入3阶交调点	IIP3	频率偏移在 1 MHz 和 2 MHz 的 双音测试,最大系统增益设置		-23		dBm
<b>按此思典</b>	BW <sub>315</sub>	F <sub>RF</sub> = 315 MHz		240		kHz
接收器带宽	BW <sub>433.92</sub>	F <sub>RF</sub> = 433.92 MHz		330		kHz
接收器启动时间	T <sub>START-UP</sub>	从上电到接收		3		ms

### 1.4 晶体振荡器

表 5. 晶体振荡器规格

参数	符号	条件	最小	典型	最大	参数
晶体频率 <sup>[1]</sup>	F <sub>XTAL315</sub>	F <sub>RF</sub> = 315 MHz		19.7008		MHz
晶体频率 <sup>11</sup>	F <sub>XTAL433.92</sub>	F <sub>RF</sub> = 433.92 MHz		27.1383		MHz
晶体频率精度[2]				±20		ppm
负载电容	$C_LOAD$			15		pF
晶体等效电阻	Rm				60	Ω
晶体启动时间[3]	t <sub>XTAL</sub>			400		us

#### 备注:

- [1]. CMT2210LS 可以直接用外部参考时钟通过耦合电容驱动 XIN 管脚工作。外部时钟信号的峰峰值要求在 0.3 到 0.7 V 之间。
- [2]. 该值包括 (1) 初始误差; (2) 晶体负载; (3) 老化; 和(4) 随温度的改变。可接受的晶体频率误差受限于接收机的带宽和与之搭配的发射器之间射频频率偏差。
- [3]. 该参数很大程度上与晶体相关。

# 2. 管脚描述

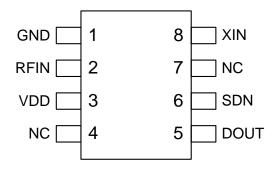


图 2. CMT2210LS 管脚排列

表 6. CMT2210LS 管脚描述

管脚号	管脚名称	I/O	描述
1	GND	I	地
2	RFIN	ı	射频信号输入至芯片LNA
3	VDD	ı	电源输入
4, 7	NC		无连接,悬空
5	DOUT	0	接收信号输出
6	SDN	ı	芯片开关控制输入,拉低使能接收器工作,拉高关闭接收机
8	XIN	I I	晶体振荡器输入,或外部参考时钟输入

## 3. 典型性能

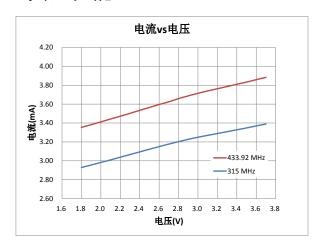


图 3. 电流 vs 电压, F<sub>RF</sub> = 315/433.92 MHz, DR = 1 kbps

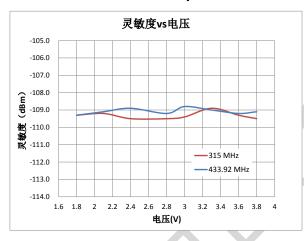


图 6.灵敏度 vs 电压, F<sub>RF</sub> = 315/433.92 MHz, DR = 3 kbps, BER = 0.1%

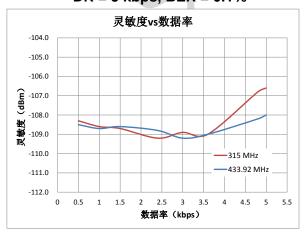


图 7.灵敏度 vs 数据率, F<sub>RF</sub> = 315/433.92 MHz, V<sub>DD</sub> = 3.3 V, BER = 0.1%

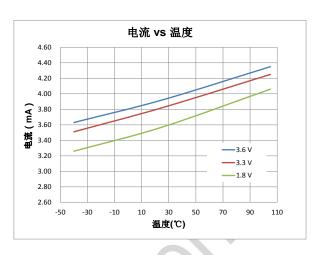


图 4.电流 vs 温度, F<sub>RF</sub> = 433.92 MHz, DR = 1 kbps

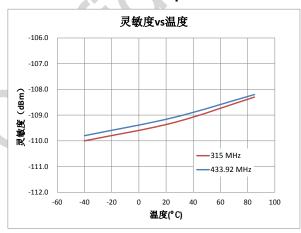


图 5.灵敏度 vs 温度, F<sub>RF</sub> = 315/433.92 MHz, V<sub>DD</sub> = 3.3 V, DR = 1 kbps, BER = 0.1%

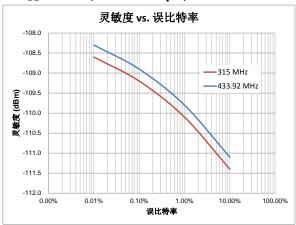


图 8.灵敏度 vs 误比特率, F<sub>RF</sub> = 315/433.92 MHz, V<sub>DD</sub> = 3.3 V, DR = 3 kbps

## 4. 典型应用原理图

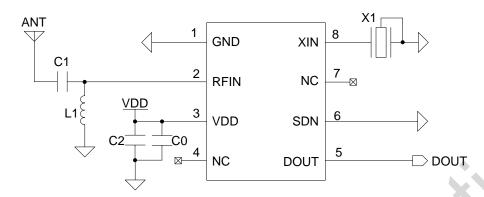


图 15. 典型应用原理图

#### 应用注意事项:

- 1. 通用版图准则如下文所示:
  - 尽量用大片的连续地做铺地设计。
  - 晶体 X1 应尽量靠近芯片 CMT2210LS 摆放,使晶体到芯片的连线尽量短。
  - 沿板边一周摆放尽量多的接地通孔,以减少射频信号的辐射。
  - C0, C2 尽量靠近 CMT2210LS 以实现更好滤波效果。
  - 晶体的金属外壳接地。
- 2. 下表列出匹配至 50 Ω 天线和市场上其他常用天线典型应用的 BOM。
- 3. 如需了解更多设计细节,请参考 AN110 CMT221x-5x 原理图及 PCB 版图设计指南。

标号 说明		道(匹配到 50 Ω 天线)		值(匹配到常用天线)		单位	供应商
你与	<b>元</b> 约	315MHz	433.92MHz	315MHz	433.92MHz		供应问
U1	CMT2210LS,低功耗 315/433.92 MHz OOK 接收器						CMOSTEK
X1	±20 ppm, SMD32*25 mm, 晶体	19.7008	27.1383	19.7008	27.1383	MHz	EPSON
L1	±10%, 0603 叠层电感	33	27	68	33	nΗ	Murata
C1	±0.25 pF, 0402 NP0, 50 V	5.6	3.3	4.3	2.7	pF	Murata
CO	±20%, 0402 X7R, 25 V	0.1		0.1		uF	Murata
C2	±20%, 0603 NP0, 50 V		1		1		Murata

表 7. 315 / 433.92 MHz 典型应用的 BOM

### 5. 功能描述

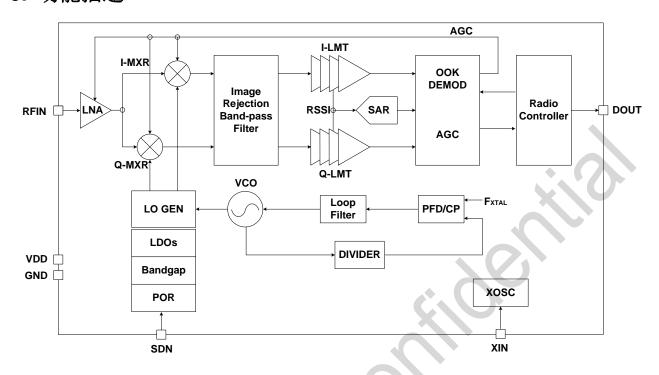


图 16. 功能模块图

#### 5.1 概述

CMT2210LS是一款低功耗、高性能、独立运行的OOK射频接收器,适用于各种315/433.92 MHz 无线应用。该产品属于CMOSTEK NextGenRF<sup>TM</sup>系列,该系列产品包括发射器、接收器和收发器等完整的产品系列。CMT2210LS基于一个全集成,低中频的接收器架构,这种低中频架构有效的减少所需的外围元器件的数量,从而降低了应用成本。该芯片数据解调在数字电路中完成,解调后的数据信号通过 DOUT 引脚输出到外部 MCU。

CMT2210LS 是一款真正的即插即用型芯片,无需 MCU 控制或生产烧录,装配好即可工作。从而显著简化了开发和生产工作。通过选择合适的晶体,CMT2210LS 便可工作在 315 / 433.92 MHz,而且该芯片以其良好的带宽适应性能得以与大多数低端发射机配对工作。CMT2210LS 工作于 1.8 至 3.6 V 电源电压下,315 MHz 频率下接收电流仅为 3.3 mA,433.92 MHz 频率下接收电流仅为 3.8 mA。CMT2210LS 接收器可与 CMT211x 发射器配对工作实现超低成本的无线应用。

#### 5.2解调方式,频率及数据率

CMT2210LS 支持数据率从 1.0 到 5.0 kbps 的 OOK 解调。支持 433.92 MHz 附近的免费 ISM 频段。下表给出 CMT2210LS 的解调方式、频率及数据率的信息。

参数	值	单位
解调方式	OOK	-
频率	315 / 433.92	MHz
数据率	1.0 – 5.0	kbps

表 8. 解调方式,频率及数据率

### 5.3 功能模块描述

#### 5.3.1 射频前端与自动增益控制

CMT2210LS 是一个采用低中频架构的 OOK 调整信号接收器。接收器的射频前端由一个低噪声放大器(LNA)、I/Q 混频器(Mixer)和一个宽带功率检测器组成(WB Power Detector)。射频前端将天线上所感应的射频输入信号放大、下变频至中频,以进行进一步处理。

借助于射频前端的宽带功率检测器和射频衰减网络,自动增益控制(AGC)环路通过调节射频前端增益,即使在带外强干扰的环境下也能获得最佳的系统线性度、选择性和灵敏度性能。

仅需一个低成本电感和一个电容,便可将 LNA 输入匹配至  $50 \Omega$  或其他类型的天线。

#### 5.3.2 中频滤波器

射频前端来的信号,经由集成的 3 阶带通镜像抑制滤波器进行滤波。当该器件工作在 433.92 MHz 时,中频带宽为 330 kHz。中心频率以及带宽会根据选用的晶体频率自动做相应比例的调整。

#### 5.3.3 接收信号强度指示器

中频滤波器输出的信号,经过后面的级联 I/Q 对数放大器放大后送入解调器进行解调。I/Q 两路对数放大器都包括有输入信号强度指示器(RSSI),这些指示器在 I/Q 路径内产生与输入信号幅度成正比的直流电平。这两条路径的电平之和被用作接收信号强度的指示,有超过 66 dB 的动态范围。

#### 5.3.4 逐次逼近寄存器

CMT2210LS 内的 8-bit ADC 将 RSSI 的输出转化为数字型号,以便进行 OOK 信号解调。

#### 5.3.5 晶体振荡器

CMT2210LS 采用的是单端的晶体振荡电路,其所需的负载电容集成于芯片内。推荐的晶体为 27.1383 MHz,精度为±20 ppm,等效电阻(ESR) < 60  $\Omega$ ,负载电容( $C_{LOAD}$ )为 15 pF。为了节省外部 负载电容,晶体振荡所需的负载电阻集成于 CMT2210LS 芯片内。

如果应用系统中有一个合适的时钟源(RCLK)可作为 CMT2000LS 的参考时钟,用户可以将其

通过隔直电容驱动芯片的 XIN 管脚。这将省去一颗晶体,进一步降低系统成本。推荐的 RCLK 幅度为 0.3 到 0.7 V 的峰峰值(在 XTAL 管脚处)。

#### 5.3.6 频率综合器

频率综合器用于产生下变频 I/Q 混频器所需的本振(LO)频率。通过晶体或者外部时钟源提供的 19.7008 MHz 或者 27.1383 MHz 的基准时钟,频率综合器可以产生 315 / 433.92 MHz 的工作频率。内部的高频谱纯度 VCO 工作于 2 倍的 LO 频率,无需片外电感,芯片上电便可稳定的使芯片工作于各种条件下,进一步节省了系统功耗及杂散辐射。

# 6. 订购信息

表 9. CMT2210LS 订购信息

产品型号	描述	封装	包装	运行条件	最小订购量
CMT2210LS-ESR <sup>[1]</sup>	低功耗315/433.92 MHz OOK接收器	SOP8	编带盘装	1.8 to 3.6 V, -40 to 85 ℃	2,500
CMT2210LS-ESB <sup>[1]</sup>	低功耗315/433.92 MHz OOK接收器	SOP8	管装	1.8 to 3.6 V, -40 to 85 ℃	1,000

#### 备注:

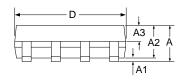
- [1]. "E" 代表扩展型工业产品等级, 其支持的温度范围是从-40 到+85 ℃。
  - "S"代表 SOP8 的封装类型。

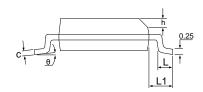
"R"代表编带及盘装类型,最小起订量 (MOQ) 是 2,500 片; "B"代表管装类型,最小订购量是 1,000 片。 如果 CMT2210LS-ESR 不能满足应用要求,客户可以订购 CMT2210A 以便用 RFPDK 做定制化的参数 配置。



# 7. 封装外形

CMT2210LS 的封装 SOP8 的相信封装信息如下图及下表所示。





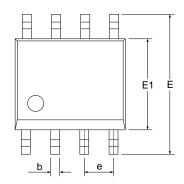


图 17. SOP8 封装

表 10. SOP8 封装尺寸

ht I	尺寸 (毫米 mm)			
符号	最小值	典型值	最大值	
А	/-/	-	1.75	
A1 A2 A3	0.10	-	0.225	
	1.30	1.40	1.50	
	0.60	0.65	0.70	
b	0.39	-	0.48	
С	0.21	-	0.26	
D E E1	4.70	4.90	5.10	
	5.80	6.00	6.20	
	3.70	3.90	4.10	
е		1.27 BSC		
h	0.25	-	0.50	
L	0.50	-	0.80	
L1		1.05 BSC		
θ	0	-	8°	

# 8. 顶部丝印



图 18. CMT2210LS 顶部丝印

表 11. CMT2210LS 顶部丝印说明

丝印方式	激光
管脚1标记	圆圈直径=1 mm
字体高度	0.6 mm, 右对齐
字体宽度	0.4 mm
第一行丝印	CMT2210LS, 代表型号 CMT2210LS
	YYWW 是封装厂制定的日期编号。YY 代表年份的最后 2 位数, WW 代表工作
第二行丝印	周
	①②③④⑤⑥是内部追踪号

# 9. 其它文档

表 12. CMT2210LS 相关其它文档

文档号	文档名称	描述
AN107	CMT221x Schematic and PCB Layout Design Guideline	CMT2210/13/17/19A 和 CMT2210L/Lx PCB 原理图和版图设计规则,RF 匹配网络和其他版图设计相关的设计注意事项,英文版。
AN110	CMT221x-5x 原理图及 PCB 版 图设计指南	CMT221x及CMT225xPCB原理图和版图设计规则,RF匹配网络和其他版图设计相关的设计注意事项,中文版。

# 10. 文档变更记录表

表 13. 文档变更记录表

版本号	章节	变更描述	日期
0.6	所有	初始发布版本	2015-12-23
0.7	所有	增加对 315 MHz 的支持	2016-02-25



Copyright. CMOSTEK Microelectronics Co., Ltd. All rights are reserved.

The information furnished by CMOSTEK is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed for inaccuracies and specifications within this document are subject to change without notice. The material contained herein is the exclusive property of CMOSTEK and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of CMOSTEK. CMOSTEK products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of CMOSTEK. The CMOSTEK logo is a registered trademark of CMOSTEK Microelectronics Co., Ltd. All other names are the property of their respective owners.